附件3

江苏省集成电路专用材料企业

留存备查资料

**企业名称（盖章）：**

**所 在 地 区： 市 区（县）**

**填 报 日 期： 年 月 日**

材料目录

一、承诺书

二、申请表

三、附件材料

□ 1、企业法人营业执照副本

□ 2、企业取得的相关资质证书

□ 3、企业人员结构情况说明（格式一）

□ 4、汇算清缴年度最后一个月的企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣合同及代缴社保付款凭证）等相关证明材料

□ 5、企业研究开发人员名单（格式二）

□ 6、企业研发机构设置、研发项目开展情况表（格式三）

□ 7、企业开发销售的主要产品列表（格式四）

□ 8、企业拥有的与集成电路研发、生产相关的不少于5项已授权发明专利证书材料

□ 9、经具有资质的中介机构鉴证的汇算清缴年度企业会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）

□ 10、经具有资质的中介机构鉴证的集成电路专用材料销售（营业）收入情况表

□ 11、经具有资质的中介机构鉴证的用于集成电路专用材料研究开发费用情况表

□ 12、与主要客户签订的一至两份代表性销售合同复印件

□ 13、企业具有与集成电路专用材料生产相适应的经营场所、软硬件设施等证明材料

□ 14、企业所得税年度纳税申报表（附表A107042）（应与纳税申报表数据一致）

□ 15、其他材料：

一、承 诺 书

本企业对所提供材料和数据的真实性负责，无编造虚假证明材料、编造篡改单位财务数据、侵犯他人知识产权等失信行为。

本企业承诺若申报出现失实或失信行为，将接受有关部门按照法律、法规和国家有关规定处理。

单位法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

年 月 日

1. 申 请 表

**（一）企业概况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称（中文） | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业名称（英文） | | |  | | | | | | | | 企业网址 | | | |  | | | |
| 注册地址 | | |  | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | | | |
| 联系地址 | | |  | | | | | | | | 邮政编码 | | | |  | | | |
| 法定代表人 |  | | | 电 话 | | |  | | | 身份证/护照号 | | | |  | | | | |
| 联系人 | |  | | 联系人手机 | | |  | | | 联系人电邮 | | | |  | | | | |
| 企业注册日期 | | |  | | | | | 组织机构代码 | | | |  | | | | | | |
| 企业注册资金  （万元） | | |  | | | 投资总额（万元） | | | |  | | | 初始获利年度 | | | | |  |
| 企业性质 | | | □国有 □外商独资 □中外合资 □民营 □其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否上市企业 | | | □是 （上市地点及日期 ） □否 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否高新技术企业 | | | □是 □否 | | 高新技术企业认定有效期 | | | |  | | 高新技术企业认定证书号 | | | | | |  | |
| 主管税务机关 | | |  | | | | | 纳税人识别号(社会信用代码) | | |  | | | | | | | |
| 主要股东及  持股情况 | | |  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | 持股比例(%) | | | | |  | | |

**（二）主要业务及产品**（请在□内打√，其它请见详细说明）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业产品类型**  □光刻胶 □靶材 □掩模板 □封装载板 □抛光垫 □抛光液 □单晶硅及硅片  □化合物半导体衬底、外延片 □塑封材料 □电子化学品及高纯试剂 □特种气体  □其他 | | | | | | |
| **集成电路专用材料产品及产销量** | | | | | | |
| 产品名称 | | 规格/型号 | 单位 | 年生产/销售量 | 销售额（万元） | 主要客户 |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |
| 与集成电路材料研发、生产相关的已授权的发明专利数量（件） | |  | | 与集成电路材料研发、生产相关的正在受理的发明专利数量（件） |  | |
| 质量  认证  情况  通 | □已通过 □尚未通过 如通过认证请列出取得证书的名称：  1、  **2、**  **3、**  **4、** | | | | | |

**（三）生产经营环境**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主  要  生  产  及  研  发  试  验  设  备 | 生产厂房面积(M2) | |  | | | |
| 生产设备总数（台/套） | |  | | | |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 台数 |  |  |  |  |

**（四）申报企业人员构成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当年月平均  职工总数  （名） |  | 大专以上学历月平均职工数（名） |  | 企业研发人员数（名） |  |
| 大专以上学历月平均职工数占当年月平均职工总数比例（%） |  | 研发人员占当年月平均职工总数比例（%） |  |
| 硕士学历职工人数 | |  | 博士学历职工人数 | |  |

**（五）企业情况简介**

|  |
| --- |
| 企业情况简介（包括：企业主要产品、生产工艺和技术水平、生产能力、行业地位、产品销售等情况，知识产权成果及企业发展规划和有关建议）。 |
| 企业汇算清缴年度是否发生严重失信行为，重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为： |

**（六）企业上年度经营情况** 单位：万元(外币换算成人民币，保留到整数)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业销售（营业）收入总额 | | | |  | 内销 |  | 出口 |  |
| 集成电路专用材料  销售（营业）收入 | | | |  | 集成电路专用材料销售（营业）收入占企业销售（营业）收入总额比例（%） | | |  |
| 其他材料销售（营业）收入 | | | |  | 其他收入 | | |  |
| 用于集成电路专用材料  研究开发费用总额（万元） | | | |  | 用于集成电路专用材料  研究开发费用总额占企业销售（营业）  收入总额的比例（%） | | |  |
| 中国境内研究开发费用  （万元） | | | |  | 境内研究开发费用占研究  开发费用总额的比例（%） | | |  |
| 利润总额 | | | |  | 纳税总额 | | |  |
| 资产总计 | | | |  | 固定资产净值 | | |  |
| 总产量： \_\_\_\_（单位） | | | | | | | | |
| 承担各级政府  项目情况（实施中的项目） | □ 已承担  □ 未承担 | | 国家级项 项； 省级 项； 地市级 项； 其他 项。  承担项目基本情况描述：  科研经费拨款总额： （万元）  \*注：科研经费拨款主要是指企业因承担国家、部委、地方等科研课题所获得的财政拨款。 | | | | | |
| 财务负责人（签字）：  企业财务章  年 月 日 | | | | | 企业法定代表人或负责人（签字）  企业公章  年 月 日 | | | |
| 备 注 | |  | | | | | | |

**部分附件材料参考样式：**

格式一

**企业人员结构情况说明**

**一、我公司人员构成情况**：

月平均职工总数为 名，其中：具有劳动合同关系的 名；劳务派遣 名；具有聘用关系 名（需提供相应证明材料）。

大专及以上学历月平均职工人数 名（大专 名、本科 名、硕士 名、博士 名），占企业月平均职工总人数的比例 %。

**二、我公司研究开发人员情况：**

研究开发人员月平均数 名，

占企业月平均职工总数的比例 %。

**三、月平均职工总数与具有劳动合同关系、劳务派遣、聘用关系的人数差异及其它情况说明：**

企业名称： （公章）

年 月 日

格式二

**企业研究开发人员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **社保编号** | **研发工作岗位/内容** | **学历** | **职称** | **入职时间** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

格式三

**企业研发机构设置、研发项目开展情况表**

3-1 企业研发机构设置情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **企业研发机构名称** | **批准机关/自建** | **设立时间** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

3-2 汇算清缴年度企业开展研究开发项目清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 名 称** | **项目级别** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：项目级别按照下达项目的部门分为：国家、省、地方、自选

格式四

**企业主要集成电路专用材料产品列表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **产品名称** | **规格/型号** | **关键性能指标** | **年产量/单位** | **销售额**  **（万元）** | **主要客户** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

全年集成电路专用材料销售（营业）收入合计： 万元；

**注意事项**

1、附件材料如无特别指明，可以提供复印件（须盖章证明）。

2、《申请表》中，“企业经营情况”、“企业人员构成情况”等相关内容应当填写企业汇算清缴年度的情况；采用外币结算的应以上年度末汇率换算成人民币填写，无数据项填写零。

3、《申请表》中：企业销售（营业）收入总额=集成电路专用材料销售（营业）收入+其他材料销售（营业）收入+其他收入（如：非产品业务收入、服务收入、国家项目开发费等），即《企业所得税法》第六条规定的收入总额。如有其他收入请在备注栏内写明内容和金额。

4、《申请表》中：“当年月平均职工总人数”按照以下公式计算：月平均职工总人数=（月初职工总人数+月末职工总人数）÷2；当年月平均职工总人数＝当年各月平均职工总人数之和÷12。“具有大学专科及以上学历月平均职工人数”的计算方法同上。

5、除另有说明外，表中栏目不得空缺。表中选取项目请在“□”中划“√”，要求排序的项目请填写所排序号。表中要求签章处，须加盖公章，复印无效。

6、研究开发费用的政策口径，按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）和《国家税务总局关于研发费用税前加计扣除归集范围有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第40号）等规定执行。

7、留存备查资料是根据国家、江苏省有关规定要求必须提供的，申报单位应真实、完整提供，并且能够与《申报表》中填报的数据相互印证，否则将影响核查结果。

8、《江苏省集成电路专用材料企业留存备查资料》按照“封面、材料目录、承诺书、申请表、附件材料”的顺序装订成册，并同时提交“申请材料”的电子文档。